



Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de Saltillo

Arquitectura de Computadoras

Práctica #2

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Profesor Miguel Maldonado

Dayana Guadalupe Sánchez Cabello 21051512

CPU	Características	Foto
Procesador Intel® Pentium® III	 Cantidad de núcleos 1 Frecuencia básica del procesador 1,00 GHz Caché 256 KB L2 Cache Velocidad del bus 133 MHz TDP 29 W Rango de voltaje VID 1.75V Zócalos compatibles PPGA370, SECC2, SECC2495 TCASE 75°C Conjunto de instrucciones 32-bit 	intel® ime o oo Intel pentium pentium manage pentium manage pentium manage m
Procesador Intel® Celeron® SL5ZF	 Cantidad de núcleos 1 Frecuencia básica del procesador 1,00 GHz Caché 256 KB L2 Cache Velocidad del bus 100 MHz Paridad FSB No TDP 27,8 W Rango de voltaje VID 1.475 Extensiones de dirección física 32-bit Compatible con memoria ECC No Zócalos compatibles PPGA370 TCASE 69°C Tamaño de paquete 49mm x 49mm Tamaño de chip de procesamiento 80 mm2 Cantidad de transistores de chip de procesador 44 millón 	THE SO ST MALAY WEEK/256 AGY L. 276 THE
Procesador Intel® Pentium® 4 531	 Cantidad de núcleos 1 Frecuencia básica del procesador 3.00 GHz Caché 1 MB L2 Cache Velocidad del bus 800 MHz Paridad FSB No TDP 84 W Rango de voltaje VID 1.200V-1.425V Zócalos compatibles PLGA775 TCASE 67.7°C Tamaño de paquete 37.5mm x 37.5mm Tamaño de chip de procesamiento 112 mm Cantidad de transistores de chip de procesador 125 millón 	Pentium 531 stack

Procesador Intel® Celeron® SL5VR	 Cantidad de núcleos 1 Frecuencia básica del procesador 1,30 GHz Caché 256 KB L2 Cache Velocidad del bus 100 MHz Paridad FSB No TDP 33,4 W Rango de voltaje VID 1.5V Extensiones de dirección física 32-bit Zócalos compatibles PPGA370 TCASE 71°C Tamaño de paquete 49mm x 49mm Tamaño de chip de procesamiento 80 mm2 Cantidad de transistores de chip de procesador 44 millón 	STATEMENT OF THE STATEM
Procesador Intel® Celeron® D 352	 Cantidad de núcleos 1 Frecuencia básica del procesador 3.20 GHz Caché 512 KB L2 Cache Velocidad del bus 533 MHz Paridad FSB No TDP 86 W Rango de voltaje VID 1.25V-1.325V Extensiones de dirección física 32-bit Compatible con memoria ECC No Zócalos compatibles PLGA775 TCASE 69.2°C Tamaño de paquete 37.5mm x 37.5mm Tamaño de chip de procesamiento 81 mm Cantidad de transistores de chip de procesador 188 millón 	INTERPOSE GELERONG D SS2 SI MAP JOSTA RICA 3. 286HZ/512/533/B5A 3614B3B1 @ Intel Celeron d 352 S1916P
Procesador Intel® Pentium® 4	 Cantidad de núcleos 1 Frecuencia básica del procesador 2,80 GHz Caché 512 KB L2 Cache Velocidad del bus 533 MHz Paridad FSB No TDP 68,4 W Rango de voltaje VID 1.340V-1.525V Zócalos compatibles PPGA478 TCASE 70°C Tamaño de paquete 35mm x 35mm Tamaño de chip de procesamiento 131 mm Cantidad de transistores de chip de procesador 55 millón 	Intel Pentron 4

Procesador Intel® Celeron® SL6RM	 Cantidad de núcleos 1 Frecuencia básica del procesador 1,10 GHz Caché 256 KB L2 Cache Velocidad del bus 100 MHz Paridad FSB No TDP 28,9 W Rango de voltaje VID 1.475V Extensiones de dirección física 32-bit Compatible con memoria ECC No Zócalos compatibles PPGA370 TCASE 69°C Tamaño de paquete 49mm x 49mm Tamaño de chip de procesamiento 80 mm Cantidad de transistores de chip de procesador 44 millón 	INTELEO'S FAILUPINES TUBBAZES / T
Procesador Intel® Core™ i3-4030U	 Cantidad de núcleos 2 Cantidad de subprocesos 4 Frecuencia básica del procesador 1.90 GHz Caché 3 MB Intel® Smart Cache Velocidad del bus 5 GT/s TDP 15 W Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) 16 GB Tipos de memoria DDR3L 1333/1600, LPDDR3 1333/1600 Cantidad máxima de canales de memoria 2 Máximo de ancho de banda de memoria 25.6 GB/s Gráficos del procesador Gráficos HD Intel® 4400 Frecuencia de base de gráficos 200 MHz Frecuencia dinámica máxima de gráficos 1.00 GHz Zócalos compatibles FCBGA1168 Máxima configuración de CPU 1 TJUNCTION 100°C Tamaño de paquete 40mm x 24mm x 1.5mm 	(inter) Core™ i3

AMD Ryzen 5 5500U	 Computadora portátil N.º de núcleos de CPU 6 N.º de subprocesos 12 Reloj de aumento máx. Hasta 4.0GHz Reloj base 2.1GHz Caché L2 total 3MB Caché L3 total 8MB TDP/TDP predeterminado 15W AMD Configurable TDP (cTDP) 10-25W Processor Technology for CPU Cores TSMC 7nm FinFET Paquete FP6 Temp. máx. 105°C *Compatible con SO Windows 11 - Edición de 64-bits Windows 10 edición de 64-bits RHEL x86 edición de 64-bits Ubuntu x86 edición de 64-bits 	AMPZEN5 5500U
AMD Ryzen™ 9 7950X3D	 Computadora de escritorio N.º de núcleos de CPU 16 N.º de subprocesos 32 Reloj de aumento máx. Hasta 5.7GHz Reloj base 4.2GHz Caché L1 total 1MB Caché L2 total 16MB Caché L3 total 128MB TDP/TDP predeterminado 120W Processor Technology for CPU Cores TSMC 5nm FinFET Paquete AM5 Temp. máx. 89°C 	
AMD Ryzen™ 9 7945HX	 Computadora portátil N.º de núcleos de CPU 16 N.º de subprocesos 32 Reloj de aumento máx. Hasta 5.4GHz Reloj base 2.5GHz Caché L1 total 1MB Caché L2 total 16MB Caché L3 total 64MB TDP/TDP predeterminado 55W AMD Configurable TDP (cTDP) 55-75W Processor Technology for CPU Cores TSMC 5nm FinFET Desbloqueados Sí Paquete FL1 Temp. máx. 100°CRHEL x86 edición de 64·bits Ubuntu x86 edición de 64·bits 	